

## 深圳回收Micron镁光IC芯片

产品名称	深圳回收Micron镁光IC芯片
公司名称	深圳市东域电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

## 产品详情

将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分为MCM-L，MCM-C和MCM-D三大类。

MCM-L 是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高，成本较低。

MP2229GQ-Z

MP2560DN-LF-Z

MP3120DJ-LF-Z

MP3423GG-Z

MP3426DL-LF-Z

MP6211DN-LF-Z

SY6281AAC

MA730GQ-Z

MP1494SGJ-Z

MP1496DJ-LF-Z

MP1601GTF-Z

MP1652GTF-Z

MP2305DS-LF-Z

MP2617BGL-Z

SY8703ABC

SY7301AADC

OB3396AP

SY7310AADC

SY5018BFAC

SY5830BABC

SY5839ABC

SY5867FAC

MCP2551T-I/SN

TJA1057GT/3

TJA1042T/1J

DPA424R-TL

PCA82C251T/YM

NRF52811-QCAA-R

PN5321A3HN/C106

SYH407AAC

APW8720BKAE-TRG

M74HC4040RM13TR

TJA1041T/CM

MC74ACT125DR2G

AD5694RBCPZ-RL7

TLV4112IDGNR

DS2417P+TR

MAX211IDWR

STM32L151CBT6

STM32F030C8T6

STM32F207VCT6

STM32F051C8T6

STM32L052K8U6TR

STM32P100R8SODTR

STM32P100R8S0DTR

STM32P10SODTR

STM32P10S0DTR

STM32F103R6H6

STM32L151R8H6

74VHC595MTCX

YDA174-QZE2

TJA1042T/CM

XC4VSX55-11FF1148I

XC4VSX55-10FF1148I

M25P64-VMF6TP

AT24C64D-SSHM-T

KMK7X000VM-B314

PIC18F25K80-I/SS

HCS300-I/SN

IRF7317TRPBF

CM108B

IRFB7537PBF

ATTINY45-20SU

LAN9514-JXZ

